EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 59032123 PUBLICATION DATE : 21-02-84

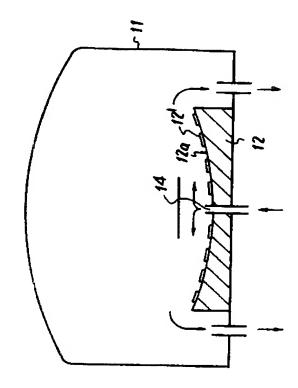
APPLICATION DATE : 18-08-82 APPLICATION NUMBER : 57142809

APPLICANT: SONY CORP;

INVENTOR: YAMOTO HISAYOSHI;

INT.CL. : H01L 21/205 H01L 21/31

TITLE: VAPOR GROWTH METHOD



ABSTRACT :

PURPOSE: To increase degree of freedom of placing thin plates and diversify application profiles by forming the surface of susceptor on which a plurality of thin plates are arranged as the continuous concave surface for the vapor growth on the surface of thin plates of samples by the single surface heating system.

CONSTITUTION: A susceptor 12 having, at the center, a nozzle 14 for introducing a mixed gas of H₂ carrier gas and gas for vapor growth is provided within a reaction vessel 11 having exhaust gas outlet. A plurality of Si wafers 12' are arranged in the plane, temperature of the susceptor 12 is increased by the high frequency heating method while applying a mixed gas from the nozzle 14. Thereby, a growth layer is deposited on the wafer 12' and unwanted gas is exhausted from the exhausted gas outlet. With such structure, the surface of susceptor 12 is finished as the continuous concave surface 12a which is rotatably symmetrical to the center axis through which the nozzle 13 passes. Thereby, degree of freedom for arrangement of wafer 12' can be increased. Here, radius of curvature of concave surface 12a is determined corresponding to warpage of wafer 12'.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—32123

識別記号

庁内整理番号 7739—5 F 7739—5 F 郵公開 昭和59年(1984)2月21日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

59気相成長法

②特

願 昭57-142809

郊出 願 昭57(1982)8月18日

70発 明 者 林久雄

厚木市旭町4丁目14番1号ソニ

-株式会社厚木工場内

⑫発 明 者 野田実也

厚木市旭町4丁目14番1号ソニ

-株式会社厚木工場内

⑫発 明 者 矢元久良

厚木市旭町 4 丁目14番 1 号ソニ ー株式会社厚木工場内

①出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

邳代 理 人 弁理士 伊藤貞

外1名

明 紙 18

発明の名称 気相成長法

特許請求の範囲

一主面の大部分に破つて連続した凹曲面を有するサセプタを具備し、該サセプタの上記主面に複数の試料滞板を配して該各試料滞板に対して気相成長処理を行うことを特徴とする気相成長法。 発明の詳細な説明

本発明は、例えば半導体装置の製造技術としての半導体ウェファー、或いは絶縁性ないしは反絶 緑性ウェファー等の試料準板に対する各種材料、 例えば半導体材料のエピタキシャル成長に適用し て好適な気相成長法に係る。

試料が彼、例えばウェファー上にシリコン等の 半導体材料を気相成長によつてエピタキシャル成 民させる場合、サセブタ上に複数の試料 薄板を配 列し、これを所要の温度に加熱した状態で気相成 長材料ガスを送り込んでこの 試料 薄板表面で材料 ガスを協分解させて、この 表面に例えばシリコン 等の半導体材料層のエピタキシャル成長を行わし

める。との場合、試料薄板は例えば高周波コイル により加熱されたサセブタからの熱伝導により加 熱させる。とのように試料襷板を、サセプタに扱 触する下面側の一方の面から加熱させる片面加熱 方式による気相成長法では、試料器板はその下面 が加熱され、上面はガスの流れによつて放熱され る状態になるために試料御板の表異に関して熱的 不均衡が生じ、とれがためこの気相政長処理に誤 して第1図に示すようにサセブタ(1)上に眼間され た飲料簿板(2)には反りが発生し、試料減板(2)の開 辺がサセプタ(2)の装置から持ち上がつて離間する ために、ととにおけるサセプタからの熱伝導が低 下し、試料海板(2)の中心部と周辺部との加熱温度 に大なる差が生じ、とれによる粉ストレスによつ てとの賦料灣板(2)上に成長される例えば半海休屆 には例えばスリップラインが発生しやすく各種結 晶欠陥の発生を招来する。

とのように試料賞板が、その周辺部においてサセプタから持ち上がりこれから雄闘することによって生ずる臨度分布の不均一性を嫌除するために

排々の工夫がなされており、例えばサセブタの試 料準仮が観醒される面をその気相成侵処理時にお ける武科海板の反りを予想した梅曲面として歓料 海板の名部においてほぼ均一にサセプタが接触し て均一な熱伏磁性を付与させるようにしたものが 例えば特開昭 50-12971 号公報等に開示されて いる。これに闭示されたサセブタにおいては、そ のサセプタ製面の各試料群板を配置する部分に夫 々問曲面を形成する風機を採つている。とのよう な四曲面を復数の試料準板に対して個々に設ける ことは、その製作が頻維であり、また各ウエファ - に関してその曲面を均一に形成することが難し い。またその試料選板の配盤位置が決められてし まうために1つのサセブタに関して、すなわち1 回の気相成長処理における試料準仮の枚数が制版 を受けるという欠点がある。更に加えてとの気相 **成使作業を繰り返し行う場合、サセプタに改造が** 生じて来てとれに曲面を設けた効果が失われる場 合もある。

本発明においては、とのような欠点を解消して

むノスル(U)が配置される構造のものにおいては、 とのノズル(II)が貫通する中心軸に対して回転対称 的に連続した1つの凹曲面 (12a) を形成する。

この凹曲面 (12a) の形状曲率は、試料器板に発生する反りの曲率に対応して選ばれる。このウェファーの反りにおける曲率半径爪は

$$R = \frac{1s}{\alpha^*(\theta_2 - \theta_1)}$$

で扱わされる。

ことに、 α^* は飲料海板倒えばシリコンの熱彫 張係数、 1_5 は試料海板の厚さ、 θ_2 は試料海板の 装面(気相放技層を形成すべき面)の温度、 θ_1 は試料海板の鉄面(サセプタと対接する側の面) の震災である。従つてサセプタ00 四曲面(12a) もとれに対応した曲率半径に設定する。

尚、との凹曲面(12a)は装筐の形状や気相放長 条件、すなわちガスの流量や処理温度等によつて その契膜の曲率半径が相違してくるものであるが、 適常との曲率半径は 10 ~ 100 mとなる。今、と の曲率半径を 30 mに 選定した場合についてみる 結晶欠陥の発生が小さく値尖なエピクキシャル気 相成長を行うととができるようにした気相成長法 を提供するものである。

すなわち本発明においては片面加熱方式によつ て試料再板への気相成長を行うようにした気相成 長法において、そのサセプタに全体として連続し、 複数の試料海板に関して共通の1つの凹曲面を形成する。

第2 図は本発明による気相成度法を適用する気相成長疑问の一例を示すもので、 この場合反応容器 III 内に、 例えば高周被加熱、そのほか任意の方法で加熱されるサセフタロが配置され、このはかけるが、 例えばシリコンクエファーを複数配置する のであるが、 特になかのは外では、 型の中心を では のののでは サセブタロの中心部にキャリアガスの H2 ガスと共に 気相成長を行う 材料ガスを送り込

と、サセプタの中心部と周辺部との段さの選は 400 mmとなり、サセプタの厚さは一般に 18~12 mm 程度であるから、上述した程度の厚み差が存在し てその中心部が強くなつても、とれによつて生ず る支障はない。

35開曜59- 32123(3)

るととができる。またこれに伴つて、との試料複 仮に形成する例えば半週体器子の歩留りを向上さ せることができる。

尚、奥縣上サセプタの凹曲面 (12a) の設計に当 つては、供給ガスの流れ方、すなわちとの供給ガ スによる試料瓶板からの熟の放散の照様を考膜し た形状にする必要があり、例えば第2回で脱明し たようにサセプタ112の中心から供給ガスを発射す るノスル(14)を設けた場合、中心部における冷却が 成も大であるので、第3図に示すように中心部に おいては血溶半径が最も小さい、すなわち曲率が 急な曲所(12at)とし、周辺においては曲率半径 が火で緩やかな曲率とした曲面(12a2)とすると とが望まれる。或いは例えば断面が故物曲線を有 し、ノスル(4)が配置される中心軸に対して回転対 称的な凹曲面を形成するととが望まれるなど個々の 断面形状に選ばれる。更にまた第4四に示すよう にサセプタ(12の異面すなわち試料消収(3)の戦機さ れる側とは反対の主面にも凹曲面(12b)を形成し てサセプタ112における熟容量を各部において例え は周辺部と中心部で相違させて、より各試料御板

上述したように本発明方法によれば、複数の試料 存板 (3) に対して共通の曲面を有するサセプタ (2) の凹曲面の形成が有利となると共に例えば大口径の試料 帯板に対してのエピタキシャル成長を行う場合においても、同一のサセプタを用いてその気相成長を行うことができ、使用銀線、使用目的の自由度が向上する。

尚、上述した例においては、サセブタの中心に ガス供給ノズル(14)が貫通植立されたいわゆる様型 炉による場合であるが、ガスをサセブタの面方向 に沿つて流すいわゆる機型炉に適用する場合にお いては、ガスの上流倒と下流側とでその凹曲面 (12a)の曲率を変化させるような態様を採る。 図面の簡単な説明

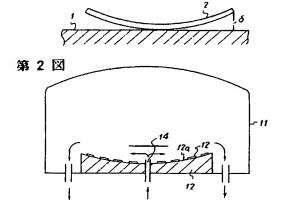
第1 図は本発明の説明に供する半導体ウェファーの試料薄板の反りを示す図、第2 図は本発明方法を適用する気相成長装置の一例の略線的断面図、

第3回及び第4回は失々本発明方法を実施するサセプタの構成図である。

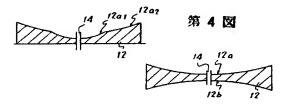
(2はサセプタ、 (12a) はその凹曲面、(3は試料 波板、(4)はノズルである。

代型人 卸 整 电记

第1図



第3図



手 続 補 正 書

5 昭和 58 年 *第* 月 日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿 (特許庁審判長 殿

1. 事件の表示

昭和 57 年特許願第 142809 号

- 2. 発 明 の 名 称 気相成長法
- 3. 補 正をする者

平件との関係 特許出願人 住所 東京都品川区北品川6丁目7番35号 名称 (218) ソニー 株式会社 代表取締役 大質 典 維

4. 代 理 人 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号(新宿ビル) TEL 東京(の3)347-5821 (代表)

(3388) 井理士 伊 藤)

- 5. 補正命令の日付
- 昭和 华 月
- 6. 揃正により増加する発明の数
- 7. 抽 正 の 対 象 明細器の発明の辞細な説明の構。
- 8. 油 正 の 内 容

(1) 明和楷中、第7頁14~16行「放物曲線・・・ 個々の」を「放物曲線または双曲線を有し、曲 串が中心から周辺に向つて連続的に大きくなる ように変化するなど個々の」と訂正する。

り(2) 同、同頁末行〜銀 ダ 員 3 行 | サセプタ UD における・・・ できる。」を「サセプタ U2 の 両面を利用することができる。」と訂正する。

以上

昭和 58 年 11 月 1800

特許庁長官 (特許庁幣判長 Mg 180

1. 事件の要量

昭和 57 年特許願第 142809 母

- 2. 発明の名称 サックセイチョウキウ サックセイチョウソウナ 気相成長法とその気相成長袋性
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所。東京都品用区北品用6丁目7番35号 名称 (218) ソニー、体 式 会 社 代表取締役 大 賀 典 雄

4. 代 理 人 東京都新衛区週新衛1丁目8番1号(mac.a.) TEL 4: \$2(03)343 5821 (4) 201

(3388) 井理士 伊 前頭

- 5. 補正命令の日付
- П п
- 5. 補正命令の日付 昭 和 年 年 6. 補正により増加する発明の数 上げ 7. 浦 正 の 封 &
 - 顧賞及び明細製の発明の名称の側。 明細帯の特許請求の範囲の構、及び 発明の詳細な説明の楠。
- 8. 浦 近 の 内 宵

特許請求の範囲

- 1. 一主南の大部分に渡つて連続した即曲面を有 するサセプタを具備し、該サセブタの上記主面 化複数の試料準板を配して設备試料薄板化対し て気相成長処理を行うことを特徴とする気相成 设法。
- 2. 一主面に複数の試料薄板を配するサセプタと 上記試料物板に気相成長を行なわせるためのガ スを供給するノズルとを有する気相成長装縦に おいて、上記サセブタの少なくとも一主而が大 部分に渡つて連続した凹曲面形状であることを 特徴とする気相成長狭隘。

151516350- 32123(5)

- 4 79 を (1) 顧客及び明細四中、発明の名称を「無相成長
- (2) 明祖科中、特許網水の範囲を別析のように福 正する。
- (3) 明柳県中、第1頁、13行及び第4頁、2行 「気相成侵法」の次に「気相成長法とその気相 成長装置」と訂正する。
- (4) 同、銀4頁、9行「を適用」を「に使用」と 訂正する。

以上